

2023年06月16日

# 天承科技 (688603.SH)

## 新股覆盖研究

### 投资要点

- ◆ 下周三（6月21日）有一家科创板上市公司“天承科技”询价。
- ◆ **天承科技 (688603)**：公司主要从事 PCB 所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售，产品主要包括水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品等，主要客户包括东山精密、深南电路、方正科技、景旺电子、崇达技术、兴森科技等知名 PCB 上市公司。公司 2020-2022 年分别实现营业收入 2.57 亿元/3.75 亿元/3.74 亿元，YOY 依次为 53.32%/45.97%/-0.30%，三年营业收入的年复合增速 30.67%；实现归母净利润 0.39 亿元/0.45 亿元/0.55 亿元，YOY 依次为 68.72%/15.99%/21.47%，三年归母净利润的年复合增速 33.46%。最新报告期，2023Q1 公司实现营业收入 0.75 亿元，同比下降 15.07%；归母净利润 0.11 亿元，同比下降 9.03%。根据初步预测，公司预计 2023 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为 2,500 万元至 3,000 万元，较上年同期变动-5.87%至 12.95%。

- ② **投资亮点：1、目前我国 PCB 专用化学品中孔金属化、电镀等环节产品技术受外资厂商制约较为严重，公司为上述领域的国产龙头，产品正加速替代外资企业。在 PCB 专用电子化学品领域，目前线路图形等环节国产化率较高，但孔金属化和电镀制程专用化学品市场仍由安美特、JCU、陶氏化学等外资厂商主导。公司在上述领域突破国外技术垄断，水平沉铜用品领域，根据公司招股书，截至 2022 年底，公司为 54 条高端 PCB 水平沉铜线供应产品，市场占有率仅次于安美特，其中，2019 年至 2022 年底，共有 11 条高端 PCB 生产线的供应商由安美特切换成天承科技；电镀领域，公司是目前市场上除安美特外唯一能搭配水平电镀设备提供专用电子化学品的厂商，已在超毅、方正科技替换安美特部分产线进行量产，近年来还开发出溶解性阳极直流电镀填充孔产品并投入市场使用。2、公司产品主要应用于 HDI、高频高速板等高端 PCB，而通信行业为前述 PCB 的主要应用场景之一，随着 AI、5G 等持续发展带动通信行业向好，相应高端 PCB 专用化学品需求亦有望进一步增长。公司产品主要下游应用 PCB 种类为 HDI、高频高速板，报告期内相关应用领域收入分别为 59.05%、57.16%、60.13%；其中，高频高速板以及 HDI 主要应用领域之一为通信行业的 5G 基站，其天线/RRU/BBU 对 PCB 需求总量约为 4G 基站的 3-4 倍，受益于 5G、AI 等持续发展，通信行业有望迎来新一轮机遇，带动 HDI、高频高速板需求提升，公司作为相应专用化学品的国产龙头有望受益。3、围绕封装基板，在原有技术先发优势基础上公司持续拓宽产品线，有望更好地迎接封装基板国产化浪潮。封装基板是芯片封装体的重要组成材料，目前 90% 以上的封装基板由境外企业生产，其配套的专用电子化学品主要由安美特、陶氏杜邦、JCU 等国际龙头企业提供。公司紧密配合封装基板国产化需求，中科院微电子所于 2011 年建立了封装基板的生产车间，而 2015 年公司开始研发封装基板沉铜专用化学品并在微电子所测试，目前产品已应用于中科院微电子所和江阴芯智联等公司的生产中。在此基础上，公司正与某著名 OEM 合作研发载板生产所需要的孔金属化、电镀铜、棕化等专用化学品，且据公司招股书在研项目部分，载板 SAP 除胶和化学沉铜工艺及药水配方、载板填通孔工艺电镀铜添加剂、载板闪蚀工艺及添加剂等研发项目均已进入中试阶段，载板填盲孔工艺电镀铜添加剂研发项目进入小批量测试阶段，公司在该**

### 交易数据

总市值 (百万元)	
流通市值 (百万元)	
总股本 (百万股)	43.60
流通股本 (百万股)	
12 个月价格区间	/

### 分析师

李蕙  
 SAC 执业证书编号：S0910519100001  
 lihui1@huajinsec.com

### 相关报告

- 致尚科技-新股专题覆盖报告 (致尚科技)  
-2023 年第 123 期-总第 320 期 2023.6.16
- 朗威股份-新股专题覆盖报告 (朗威股份)  
-2023 年第 121 期-总第 318 期 2023.6.15
- 恒工精密-新股专题覆盖报告 (恒工精密)  
-2023 年第 122 期-总第 319 期 2023.6.15
- 海科新源-新股专题覆盖报告 (海科新源)  
-2023 年第 119 期-总第 316 期 2023.6.13
- 豪恩汽电-新股专题覆盖报告 (豪恩汽电)  
-2023 年第 120 期-总第 317 期 2023.6.13



领域竞争力有望进一步提高。随着以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的国产厂商逐渐攻克载板技术并形成量产能力，封装载板的国产化有望持续推进，带动公司产品下游需求向好。

- ② **同行业上市公司对比：**综合考虑业务与产品类型等方面，选取三孚新科、光华科技为天承科技的可比上市公司。从上述可比公司来看，2022年平均收入规模为18.33亿元，销售毛利率为22.58%；相较而言，公司营收规模低于行业平均，销售毛利率水平高于行业平均。

- ◆ **风险提示：**已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

### 公司近3年收入和利润情况

会计年度	2020A	2021A	2022A
主营收入(百万元)	257.2	375.5	374.4
同比增长(%)	53.32	45.97	-0.30
营业利润(百万元)	44.9	51.7	61.8
同比增长(%)	61.60	15.15	19.43
净利润(百万元)	38.8	45.0	54.6
同比增长(%)	68.72	15.99	21.47
每股收益(元)	1.00	1.06	1.26

数据来源：聚源、华金证券研究所

## 内容目录

一、天承科技 .....	4
(一) 基本财务状况 .....	4
(二) 行业情况 .....	5
(三) 公司亮点 .....	6
(四) 募投项目投入 .....	7
(五) 同行业上市公司指标对比 .....	8
(六) 风险提示 .....	8

## 图表目录

图 1: 公司收入规模及增速变化 .....	5
图 2: 公司归母净利润及增速变化 .....	5
图 3: 公司销售毛利率及净利润率变化 .....	5
图 4: 公司 ROE 变化 .....	5
图 5: 2011-2026 年全球 PCB 产值及增长率 .....	6
表 1: 公司 IPO 募投项目概况 .....	8
表 2: 同行业上市公司指标对比 .....	8

## 一、天承科技

公司主要从事 PCB 所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。PCB 作为组装电子元器件和芯片封装用的基板,是电子产品的关键电子互连件,随着应用领域需求扩大和制造技术进步,PCB 产品类型由普通的单双面板和多层板发展出高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板等高端产品。报告期内,公司产品主要应用于上述高端 PCB 的生产。

公司产品主要包括水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品等,应用于沉铜、电镀、棕化、粗化、退膜、微蚀、化学沉锡等多个生产环节。公司的水平沉铜专用化学品具有良好的可靠性以及稳定的制程能力,适合于 HDI 及类载板盲孔、高纵横比通孔沉铜处理,并适用现行的高频高速基材和柔性电路板材料,能够有效满足客户生产高端 PCB 的要求。公司于 2018 年研发出水平脉冲非析氧不溶性阳极盲孔电镀铜技术,该技术可应用于不溶性阳极电镀,解决了传统可溶性阳极的电镀均匀性不足和繁重的阳极铜球保养问题。基于该项技术,公司开发出不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品,该产品对盲孔有良好的深镀能力,能有效降低表面镀铜层的厚度,并提高电镀效率,可以应用于多阶及任意层 HDI、类载板的生产。不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品长期被国际巨头安美特所垄断,公司产品已在超毅、方正科技替换安美特部分产线进行量产。

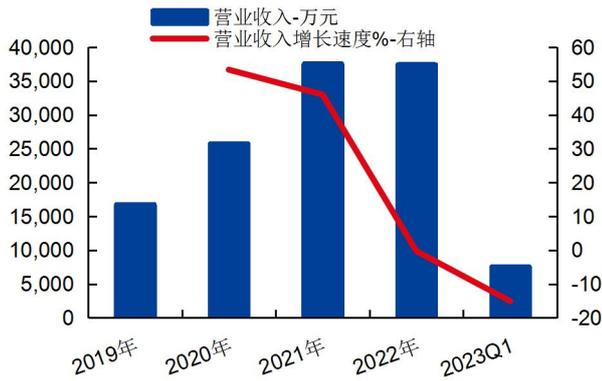
公司设立至今,通过良好的产品品质与高效的服务积累了一批优质的客户,主要客户包括东山精密、深南电路、方正科技、景旺电子、崇达技术、兴森科技等知名 PCB 上市公司。公司产品的品质得到客户认可,多次获得客户颁发的奖项,包括深南电路颁发的技术创新供应商奖、景旺电子颁发的优秀供应商奖、方正科技颁发的优秀供应商奖、信泰电子颁发的优秀供应商奖、华通电脑颁发的最佳配合奖等。客户产品涵盖 HDI、高频高速板、软硬结合板、类载板和载板等高端 PCB,公司与客户的紧密合作将有助于公司产品的推广和技术的升级。

### (一) 基本财务状况

公司 2020-2022 年分别实现营业收入 2.57 亿元/3.75 亿元/3.74 亿元, YOY 依次为 53.32%/45.97%/-0.30%, 三年营业收入的年复合增速 30.67%; 实现归母净利润 0.39 亿元/0.45 亿元/0.55 亿元, YOY 依次为 68.72%/15.99%/21.47%, 三年归母净利润的年复合增速 33.46%。最新报告期, 2023Q1 公司实现营业收入 0.75 亿元, 同比下降 15.07%; 归母净利润 0.11 亿元, 同比下降 9.03%。

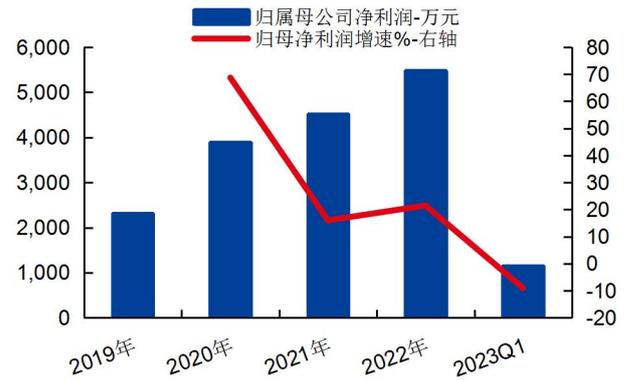
2022 年, 公司主营业务收入按产品类型可分为五大板块, 分别为水平沉铜专用化学品 (2.82 亿元, 75.48%)、电镀专用化学品 (0.35 亿元, 9.25%)、铜面处理专用化学品 (0.23 亿元, 6.24%)、垂直沉铜专用化学品 (0.16 亿元, 4.19%)、其他 (0.18 亿元, 4.84%)。2020 年至 2022 年间, 水平沉铜专用化学品始终是公司的核心产品及主要收入来源。

图 1：公司收入规模及增速变化



资料来源：wind，华金证券研究所

图 2：公司归母净利润及增速变化



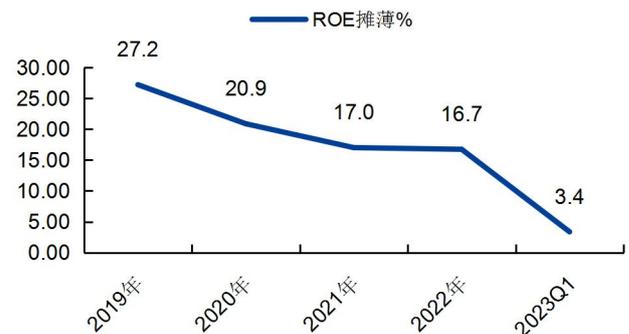
资料来源：wind，华金证券研究所

图 3：公司销售毛利率及净利率变化



资料来源：wind，华金证券研究所

图 4：公司 ROE 变化



资料来源：wind，华金证券研究所

## （二）行业情况

公司主要从事 PCB 所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售，属于电子化工材料行业。

PCB 专用电子化学品系 PCB 生产制作中的必备原材料，PCB 的生产制造过程中的化学沉铜、电镀、铜面表面处理等众多关键工序均需要使用大量 PCB 专用电子化学品。据 PrismaMark 统计，2021 年全球 PCB 产值达到 809.20 亿美元，较 2020 年增长 24.1%。在未来五年，PCB 行业主要受到云计算、物联网、5G 通信、工业 4.0 等行业的拉动，据 PrismaMark 预测，2022 年全球 PCB 产业总产值将增长 4.2%；未来五年全球 PCB 市场将保持温和增长，2021 年至 2026 年复合年均增长率为 4.6%。

图 5：2011-2026 年全球 PCB 产值及增长率



资料来源：Prismark，华金证券研究所

根据 CPCA 发布的市场分析，根据 PCB 产值预计，2021 年 PCB 专用电子化学品全球产值约为 300 亿元人民币。随着 5G 通信、计算机、消费电子、汽车电子等终端领域的需求增长驱动，PCB 行业将面临更加广阔的市场空间和需求规模，进而带动上游 PCB 专用电子化学品市场规模的提升。

受全球产业转移影响以及中国大陆 PCB 产业的发展壮大，中国大陆 PCB 产值不断提高。据 Prismark 统计，2021 年中国大陆 PCB 产值达到 441.50 亿美元，占全球 PCB 总产值的比例已由 2000 年的 8.1% 上升至 2021 年的 54.6%。我国 5G 通信、汽车电子、消费电子、工业 4.0 等行业的发展将推动 PCB 产值在未来不断提高，根据 Prismark 预测，2026 年中国大陆 PCB 产值将达到 546.05 亿美元。

国内 PCB 专用电子化学品行业起步较晚，国内企业起初主要通过技术难度较低的洗槽剂、消泡剂、蚀刻、剥膜、褪锡等产品进入市场，后续逐步开发棕化、沉铜、电镀、化学镍金等重要工艺所用的专用电子化学品。在普通的双面板和多层板专用电子化学品方面，国内厂商占有一定的市场份额。对于高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板等高端 PCB 使用的专用电子化学品，国内整体的技术水平相比国际先进水平还有一定差距。由于 PCB 专用电子化学品的性能高低能够在一定程度上决定 PCB 产品在集成性、导通性、信号传输等特性和功能上的优劣，因此高端 PCB 厂商对于 PCB 专用电子化学品供应的选择较为谨慎，因此高端 PCB 专用电子化学品长时间被欧美、日本等地品牌所占领。

随着中国大陆 PCB 产业的发展壮大和国产化替代的需求扩大，近几年来中国大陆 PCB 专用电子化学品企业持续加大对研发的投入，建立研发中心，同时招聘高水平技术人才，生产技术水平得到了有效的提升。同时，部分企业针对 PCB 厂商的需求进行定制化开发，实现对产品配方创新和改良，将产品打入高端 PCB 厂商，逐渐打破外资企业对高端 PCB 专用电子化学品的垄断。根据 CPCA 发布的市场分析，根据 PCB 产值预计，2021 年 PCB 专用电子化学品中国大陆产值约为 140 亿元人民币。

### （三）公司亮点

1、目前我国 PCB 专用化学品中孔金属化、电镀等环节产品技术受外资厂商制约较为严重，公司为上述领域的国产龙头，产品正加速替代外资企业。PCB 制造过程较为复杂，其中涉及

专用电子化学品使用的主要制程涵盖孔金属化、电镀、表面处理等，目前线路图形等领域国产化率较高，但孔金属化和电镀制程专用化学品市场仍由安美特、JCU、陶氏化学等外资厂商主导，其中安美特占据国内一半以上的水平沉铜用品市场份额，且在不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品处于垄断地位，而 JCU、麦德美乐思、陶氏杜邦、安美特等在不溶性阳极直流电镀填孔产品占据大部分市场份额。公司在上述领域突破国外技术垄断，水平沉铜用品领域，根据公司招股书，截至 2022 年底，公司为 54 条高端 PCB 水平沉铜线供应产品，市场占有率仅次于安美特，其中，2019 年至 2022 年底，共有 11 条高端 PCB 生产线的供应商由安美特切换成天承科技；电镀领域，公司是目前市场上除安美特外唯一能搭配水平电镀设备提供专用电子化学品的厂商，已在超毅、方正科技替换安美特部分产线进行量产，近年来还开发出可溶性阳极直流电镀填孔产品并投入市场使用。

2、 公司产品主要应用于 HDI、高频高速板等高端 PCB，而通信行业为前述 PCB 的主要应用场景之一，随着 AI、5G 等持续发展带动通信行业向好，相应高端 PCB 专用化学品需求亦有望进一步增长。公司产品主要下游应用 PCB 种类为 HDI、高频高速板，报告期内相关应用领域收入分别为 59.05%、57.16%、60.13%；其中，高频高速板以及 HDI 主要应用领域之一为通信行业的 5G 基站，其天线/RRU/BBU 对 PCB 需求总量约为 4G 基站的 3-4 倍，受益于 5G、AI 等持续发展，通信行业有望迎来新一轮机遇，带动 HDI、高频高速板需求提升，公司作为相应专用化学品的国产龙头有望受益。

3、 围绕封装载板，在原有技术先发优势基础上公司持续拓宽产品线，有望更好地迎接封装载板国产化浪潮。封装载板是芯片封装体的重要组成材料，目前 90% 以上的封装载板由境外企业生产，其配套的专用电子化学品主要由安美特、陶氏杜邦、JCU 等国际龙头企业提供。公司紧密配合封装载板国产化需求，中科院微电子所于 2011 年建立了封装载板的生产车间，而 2015 年公司开始研发封装载板沉铜专用化学品并在微电子所测试，目前产品已应用于中科院微电子所和江阴芯智联等公司的生产中。在此基础上，公司正与某著名 OEM 合作研发载板生产所需要的孔金属化、电镀铜、棕化等专用化学品，且据公司招股书在研项目部分，载板 SAP 除胶和化学沉铜工艺及药水配方、载板填通孔工艺电镀铜添加剂、载板闪蚀工艺及添加剂等研发项目均已进入中试阶段，载板填盲孔工艺电镀铜添加剂研发项目进入小批量测试阶段，公司在该领域竞争力有望进一步提高。随着以深南电路、兴森科技、珠海越亚为代表的国产厂商逐渐攻克载板技术并形成量产能力，封装载板的国产化有望持续推进，带动公司产品下游需求向好。

#### （四）募投资项目投入

公司本轮 IPO 募投资金拟投入 2 个项目以及补充流动资金。

- 1、 **年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目：**公司拟在湖北省武汉市青山区化工园区北湖产业园对专用电子化学品进行扩产，由公司全资子公司湖北天承负责具体实施，具体分两期实施。一期项目建成达产后，将形成年产 1 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品。
- 2、 **研发中心建设项目：**公司拟在湖北省武汉市青山区化工园区北湖产业园建设研发中心、购买研发设备，由公司全资子公司湖北天承负责具体实施。公司计划在原有产品和核心技术的基础上，继续开发技术含量高、产品附加值大、市场前景广阔的高端产品，扩大

类载板、载板等更高端 PCB 的应用。同时以非金属材料化学镀、电镀、铜面表面处理等核心技术为基础，努力开发应用于在其他领域的产品，例如触摸屏、显示屏、半导体，光伏面板，锂电铜箔等。

表 1：公司 IPO 募投项目概况

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 额(万元)	项目建设期
1	年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目	17,052.70	17,052.70	24 个月
2	研发中心建设项目	8,056.15	8,056.15	24 个月
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	--
	<b>合计</b>	<b>40,108.85</b>	<b>40,108.85</b>	<b>--</b>

资料来源：公司招股书，华金证券研究所

## (五) 同行业上市公司指标对比

2022 年度，公司实现营业收入 3.74 亿元，同比下降 0.30%；实现归属于母公司净利润 0.55 亿元，同比增长 21.47%。根据初步预测，公司预计 2023 年 1-6 月实现营业收入 15,000 万元至 18,000 万元，较上年同期变动-20.33%至-4.40%；公司预计 2023 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为 2,500 万元至 3,000 万元，较上年同期变动-5.87%至 12.95%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,400 万元至 2,900 万元，较去年同期变动-6.78%至 12.64%。

公司主要从事 PCB 所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售，综合考虑业务与产品类型等方面，选取三孚新科、光华科技为天承科技的可比上市公司。从上述可比公司来看，2022 年平均收入规模为 18.33 亿元，销售毛利率为 22.58%；相较而言，公司营收规模低于行业平均，销售毛利率水平高于行业平均。

表 2：同行业上市公司指标对比

代码	简称	总市值 (亿元)	PE-TTM	2022 年 收入 (亿元)	2022 年 收入增速	2022 年归 母净利润 (亿元)	2022 年净 利润增长 率	2022 年 销售毛利 率	2022 年 ROE 摊薄
688359.SH	三孚新科	61.22	-158.80	3.65	-2.94%	-0.32	-160.73%	29.87%	-6.82%
002741.SZ	光华科技	66.27	-62.01	33.02	27.99%	1.17	87.60%	15.28%	6.60%
688603.SH	天承科技	/	/	3.74	-0.30%	0.55	21.47%	31.48%	16.74%

资料来源：Wind (数据截至日期：2023 年 6 月 16 日)，华金证券研究所

## (六) 风险提示

研发失败和成果转化风险、核心技术泄密与核心技术人员流失风险、核心团队的变动风险、包线销售模式的特征和风险、公司因实际产量超过核定产能而受处罚的风险、下游市场需求波动带来的风险、市场竞争的风险、主要原材料价格波动的风险等风险。

## 公司评级体系

### 收益评级：

- 买入—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上；
- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上；

### 风险评级：

- A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；
- B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

## 分析师声明

李蕙声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

## 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

## 免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

## 风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址：[www.huajinsec.cn](http://www.huajinsec.cn)